B-0145 E1

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

06302495

PUBLICATION DATE

28-10-94

APPLICATION DATE

13-04-93

APPLICATION NUMBER

05086066

APPLICANT: NIKON CORP;

INVENTOR: MURAKAMI SHIGEO:

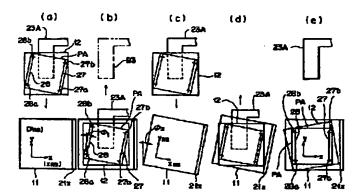
INT.CL.

: H01L 21/027 G03B 27/32 G03F 9/00

G11B 5/31

TITLE

: ALIGNMENT METHOD



ABSTRACT: PURPOSE: To accurately align a reticle at high speed by using a projection alignar which uses a slit-scan exposure system.

> CONSTITUTION: When a reticle 12 is placed on a stage 11 for slightly driving a reticle by the use of a reticle arm 23A, and when the rotation angle φ_1 of the plotting area PA of the pattern of the retile 12 to the reticle coordinate system is larger than the allowable value, the reticle 12 is taken out and the stage 11 for slightly driving the reticle is turned in the direction of the rotation angle ϕ_1 by a mechanically limit angle ϕ_2 . After placing the reticle 12 again on the stage 11 for slightly driving the reticle, the reticle is returned to be its original condition by rotating the stage 11 for slightly driving the reticle in the reverse direction.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO

(19)日本(44)Jif (17) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-302495

(43)公開日 平成6年(1994)10月28日

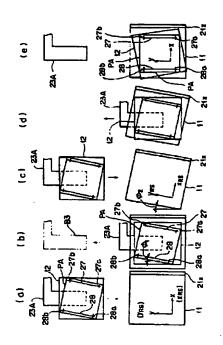
(5D Int.Cl.) 通明記号 庁内整理番号 FΙ 技術表示箇所 11 0 1 L 21/027 G 0 3 B 27/32 F 8102-2K G 0 3 F 9/00 11 7316-211 762-4M H 0 1 L 21/30 311 M 7.552 - 4M301 M 新支請求 未請求 請求項の数3 OL (全 14 頁) 最終頁に続く (21)山嶼縣号 (71)出版人 000004112 株式会社ニコン (22)川頃日 平成5年(1947) 4月13日 東京都千代田区丸の内3丁日2番3号 (72)発明者 西 健育 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内 (72) 発明者 村上 成郎 東京都千代田区丸の内3丁日2番3号 株 **式会社ニコン内** (74)代理人 弁理 l: 大森 聡

(54) 【発明の名称】 アライメントカ出

(57)【要約】

【目的】 スリットスキャン章を方式の投影幽光装置に おいて、レチクルのアライメントを高速且つ高額度に行 ゥ.

【構成】 レチクルアーム23Aでレチクル微小駆動ス テージョートにレチクルー2を載賞した際に、レチクル 12のパターンの描画領域ドムの。サウル座標系に対す る回転角の一が許容値より入さいときに、レチクル12 を取り外してレチクル微小解動ステージョーをその回転 角のこの方向に機構上の収集角の一だけ回転する。そし て、レチクル微小駆動ステージ111に再びレチクル1 2を載置した後に、レチクル像小駅倒ステージ11を逆 方向に回転して元の状態に戻す。



【請求項1】 照明光で所定形状の照明領域を照明し、 前記所定形状の照明領域に対して相対的にマスクステー ジを介して転写用のパターンが形成されたマスクを走登 し、該マスクの走資と同期して前記所定形状の照明領域 に対して相対的に基板を走査することにより、前記マス ク上のパターンを順次前記基板上に露光するための前処 理として、前記マスクステージ側の座標系に対して前記 マスクを位置決めする方法であって、

前記マスクとして、それぞれ2本の互いに交差する直線 10 状パターンを有する第1及び第2の位置決め用マークが 形成されたマスクを前記マスクステージ上に載置する第 1 工权之、

提像手段の観察領域に対し前記マスク上の前記第1の位 置次め用マーク上で前記2本の直線状パターンをそれぞ れ交差する方向に相対的に移動させて、得られた画像デ ータを処理することにより、該2本の直線状パターンの 交点の前記マスクステージ側の座標系での座標を求める 第2工程と、

樹像手段の観察領域に対し前記マスク上の前記第2の位 20 慢決め用マーク上で前記2本の直線状パターンをそれぞ れ交差する方向に相対的に移動させて、得られた画像デ ータを処理することにより、該2本の直線状パターンの 交点の前記マスクステージ側の座標系での座標を求める 第3 ご程と、

前記第1の位置決め用マークの前記2本の直線状パター ンの交点の座標及び前記第2の位置決め用マークの前記 2本の直線状パターンの交点の座標に基づいて前記マス クステージ側の座標系に対して前記マスクの位置合わせ を行う第4工程と、を有することを特徴とするアライメ 30 場合に適用して好適なアライメント方法に関する。

【請求項2】 脱明光で所定形状の照明領域を照明し、 前記所定形状の照明領域に対して相対的にマスクステー ジを介して転写用のパターンが形成されたマスクを走費 し、該マスクの走査と同期して前記所定形状の照明領域 に対して相対的に基板を走査することにより、前記マス ク上のパターンを順次前配基板上に露光するための前処 理として、前記マスクステージ側の座標系に対して前記 マスクを位置決めする方法であって、

を前記マスクステージに載置する第1工程と、

前記位置決め用マークの座標を求めることにより、前記 マスクステージ側の座標系に対する前記マスクの回転角 を求める第2工程とを有し、該第2工程で求められた回 転角が所定の許容値を超えた場合に更に、

前記マスクを前記マスクステージから取り出す第3工程 ٤.

前記マスクステージを前記第2工程で求められた回転角 の方向に所定回転角だけ回転する第1工程と、

記マスクステージを前記第4工程での回転方向と逆方向 に回転させる第5 1.程と、を実行することを特徴とする アライメント方法。

【請求項3】 照明光で所定形状の照明領域を照明し、 前記所定形状の照明領域に対して相対的にマスクステー ジを介して転写用のパターンが形成されたマスクを走査 し、該マスクの走査と同期して前配所定形状の照明領域 に対して相対的に基板を走査することにより、前記マス ク 上のバターンを順次前記基板 上に戯光するための前処 理として、前記マスクステージ側の座標系に対して前記 マスクを位置決めする方法であって、

前記マスクとして位置決め用マークが形成されたマスク を前記マスクステージに載置する第1工程と、

前配位置決め用マークの座標を求めることにより、前配 マスクステージ側の座標系に対する前記マスクの回転角 を求める第2m程とを有し、該第2m程で求められた回 転角が所定の許容値を超えた場合に更に、

前記マスクステージを前記第2工程で求められた回転角 と逆の方向に所定回転角だけ回転する第3工程と、

前記マスクを前記マスクステージから取り出す第4工程

前記マスクステージを前記第3工程での回転方向と逆方 向に回転させた後に、再び前記マスクを前記マスクステ ージに載置する第5 T.程と、を実行することを特徴とす るアライメント方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えばスリットスキャ ン露光方式の投影露光装置でレチクルの位置決めを行う

[0002]

【従来の技術】半導体素子、液晶表示素子又は薄膜磁気 ヘッド等をフォトリソグラフィ工程で製造する際に、フ ォトマスク又はレチクル(以下、「レチクル」と総称す る) のパターンを感光材が強布された基板(ウエハ、ガ ラスプレート等)上に転写する投影露光装置が使用され ている。従来の投影露光装置としては、ウエハの各ショ ット領域を順次投影光学系の露光フィールド内に移動さ せて、各ショット領域に順次レチクルのパターン像を輝 前記マスクとして位置決め用マークが形成されたマスク 40 光するというステップ・アンド・リピート方式の縮小**投** 影型露光装置(ステッパー)が多く使用されていた。

【0003】図9は従来のステッパーの要部を示し、こ の図9において、ウエハステージWSの上にウエハWが 載置され、このウエハWの近傍のウエハステージWS上 に基準マーク板FMが固定されている。そして、図示省 略された照明光学系からの露光光ビしのもとで、レチク ルステージRS Eに保持されたレチクルR上のパターン の像が投影光学系PLを介して、ステップ・アンド・リ ピート方式でウエハW上の各ショット領域に投影露光さ 前記マスクステージに前記マスクを再び裁置してから前 50 れる。この際、ウエハステージWSは、ウエハWを投影 光学系Pしの光軸に垂直な面(この直交座標系をX軸及 びY軸とする)内で位置決めするXYステージ、ウエハ Wを投影光学系PLの光軸に平行な2方向に位置決めす るスステージ及びウエハWを回転させる回転ステージ (0ステージ) 等より構成されている。ウエハステージ WS上には、外部のレーザー干渉計7.4からの測長用の レーザーピームを反射するための移動鏡73が取り付け られ、レーザー干渉計71は、ウエハステージWSのX 座標、Y座標及び回転角θを計測し、これらの計測結果 が主制御系75に供給される。

【0004】また、レチクルRのパターン領域の近傍に は対向するように2個のアライメントマーク (レチクル マーク)RMI及びRM2が形成され、これらレチクル マークRMI及びRM2の投影光学系PLによる投影像 とほぼ同じ間隔で、基準マーク板FM上には、それぞれ 基準マークFM1及びFM2が形成されている。 --般に レチクルRのパターンをウエハW上に露光する際には、 予めウエハステージレチクルRをレチクルステージRS 上に位置決めする必要があるが、そのために、レチクル RのレチクルマークRM1及びRM2の上にはそれぞれ 20 アライメント装備76L及び76Rが配置されている。

【0005】そのようなアライメント装置76レ及び7 6Rを用いて、レチクルRLのレチクルマークRM1, RM2をおおまかにアライメントする手法につきを説明 する。先ず、一方のアライメント装置76Lに関して、 不凶示の照明光学系からの露光光ヒレは、ハーフミラー 77 Lを介してレチクルRを照明し、レチクルRを透過 した露光光は、投影光学系PLを介して、基準マーク板 FM EにレチクルマークRM 1 の像を結像する。しか し、基準マーク板FM上はガラス面になっており、光は 反射せず拡散してしまうため、基準マーク板下Mからの 反射光はアライメント装置76Lには戻らない。それに 対して、ハーフミラー77トを透過してレチクルRに達 した露光光の内で、レチクルマークRM1で反射された 露光光は、ハーフミラー77Lによって反射された後、 レンズ78L、ミラー79L及びレンズ80Lを経て扱 動スリット板81Lのスリット上に、レチクルマークR M1の像を結像する。

【0006】レチクルマークRM1の像は図9の紙面に 垂直な方向に長いパターンを含み、振動スリット板81 しは図9の紙面に平行な方向に振動する。振動スリット 板81 Lを透過した露光光は、第1 リレーレンズ82 し、ミラー83L及び第2リレーレンズ84Lを経て、 受光系85Lで光電変換され、受光系85Lからの光電 変換信号はアライメント装置86に供給される。アライ メント装置86は、その光電変換信号を振動スリット板 811の振動周波数と同じ周波数の信号で同期検波し、 この結果得られたアライメント信号を主制御系75に供 給する。主制御系75では、そのアライメント信号が所 定の値(例えば0)になるように、レチクルステージR 50 学系の閉口数の増大等の手法があるが、何れの手法を用

Sを介してレチクルRの位置を調整する。これにより、 レチクルRの一方のレチクルマークRMIのX方向の位 慢が、振動スリット板81Lのスリットの基準位置 (例 えば扱動中心)に設定される。

【0007】また、他方のアライメント装置76Rは、 上述のアライメント装置761.を構成するレンズ771. ~受光系85Lと対称に配置されたレンズ77R~受光 系85尺より構成され、アライメント装置76尺の受光 系85Rからの光電変換信号がアライメント装置86に 10 供給される。アライメント装置86は、その光電変換信 号を同期検波して得たアライメント信号(レチクルRの 他方のレチクルークRM2と他方の振動スリット板81 Rのスリットとの位置ずれ量に対応する信号)を主制御 系 7 5 に供給する。主制御系 7 5 は、レチクル R の他方 のレチクルマークRM2のX方向の位置が、振動スリッ ト板81Rのスリットの基準位置に設定される。

【0008】また、レチクルR上にはレチクルRのY方 向及び回転方向(θ方向)の位置を計測するためのレチ クルマークも形成され、これらY方向及びθ方向用のレ チクルマーク上にもそれぞれアライメント装置が配置さ れている。そして、レチクルステージRSを介して例え ばレチクルRをX軸及びY軸に対して斜めに走査し、X 方向、Y方向又は0方向のレチクルマークの内の検出さ れたマークから、アライメント信号を用いてクローズド ・ループのサーポ系によりそのマークの位置を固定(ロ ック)し、順次それら全てのレチクルマークの位置を固 定することにより、レチクルRのX方向、Y方向及び0 方向のおおまかなアライメントが行われる。

【0009】この場合、予め基準マーク板FM上の基準 マークドM1、ドM2及び他の基準マークを底部から露 光光と同じ波長の光で照明し、それらの共役像をそれぞ れ振動スリット板81L、81R及び他の振動スリット 板上に投影することにより、振動スリット板81 し、8 1 R 及び他の振動スリット板のスリットの位置決めをし ておく。従って、振動スリット板81L,81R及び他 の振動スリット板に対してレチクルRの位置決めを行う ことにより、基準マーク板FMに対してレチクルRのア ライメントを行うことができる。

【0010】また、従来のステッパーにおいては、レチ クルRと基準マーク板FMとの間でアライメントが終了 すれば、レチクルRを再び動かす必要がない。そこで、 レチクルRのアライメント時には、レチクルRのX方 向、Y方向及び θ 方向への駆動ストロークを大きくとる 構造を採用することができる。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】近年、半導体素子等に おいてはパターンが微細化しているため、投影光学系の 解像力を高めることが求められている。解像力を高める ための手法には、露光光の波長の短波長化、又は投影光 いる場合でも、従来何と同じ程度の露光フィールドを確 保しようとすると、臨光フィールドの全面で結像性能 (ディストーション、豫面周曲等) を所定の精度に維持 することが困難になってきている。そこで現在見点され ているのが、所謂スリットスキャン麻光方式の投影成光 装置である。

【0012】このスリットスキャン露光方式の投影露光 装置では、矩形状义は円弧状等の部門領域(以下、「ス リット状の照明領域」という)に対してレチクル及びウ エハを相対的に何略して重要しながら、そのレチクルの 10 パターンがウエハ上に露光される。従って、ステッパー 方式と同じ面積のパターンをウエバ上に露光するとすれ ば、スリットスキャン露光力式では、ステッパー・方式に 比べて投影光学系の離光フィールドを小さくすることが でき、露光フィールド内での結構性能の角度が向上する 可能性がある。更に、投影化学系の製造コストを抑える 事ができ、この山でもスリットスキャン 露光り式が有利

【0013】このようなスリットスキャン個光方式の投 影響光装賞においても、レチクルを交換した場合にはレー20 チクルのアライメントを行う心をがある。しかしなが ら、露光中にレチクルを所定の方向に森崎度で駆動する スリットスキャン露光方式においては、レチクルの位置 を高特度にモニターするための。チクルド神社を搭載す る必要があるので、レチクルのアッイメント時に、レチ クルのX方向、Y方向及び回転力同ご製化ストロークを 大きくとることが難しい。 従って、従来のステッパーで 使用されていたアライメント方法をそのままスリットス キャン露光方式の投影感光装置に曲手することが困難で あるという不都合があった。

【0014】また、一般にレチクルの外形に対するレチ クルマークの電子ピームによる協力概をは±0.5mm ~+1mm程度であるが、その場合にレチクルを外形基 準でレチクルステージ上に位置されますると、レチクルの 外形に封してパターン描画領域が最大の傾斜角で傾斜す ると、レチクル干渉計のレーザービー ムの機ずれ量が干 排計のレシーパでの機ずれ草の介な値を超えてしまう。 従って、レチクル干渉計の計劃調査を生ずることなく、 従来のアライメント方法でレチクルの振声調差を全て補 正することは困難であった。

【0015】更に、この様なレチクル干が計を搭載した 装置は、オープンループ制御により、レチクルを任意の 位置に高精度で位置決めすることが可能である。そこ で、従来のような同期検波によるクローズド・ループ制 御に対して、オープンループ制御でし チクルマーク位置 を高速に検出するアライメントカ法を開発する必要性が 生じている。

【0016】本発明は斯かる点に編み、スリットスキャ ン露光方式の投影露光装置において、レチクル(マス

ント方法を提供することを目的とする。 [0017]

【課題を解決するための手段】本発明による第1のアラ イメント方法は、照明光で所定形状の照明領域(32) を照明し、所定形状の照明領域(32)に対して相対的 にマスクステージ(10、11)を介して転写用のパタ ーンが形成されたマスク(12)を走査し、マスク(1 2) の走査と同期して所定形状の照明領域 (32) に対 して相対的に基板(5)を走役することにより、マスク (12)上のパターンを順次基板(5)上に露光するた めの前処理として、マスクステージ(10,11)側の 座標系(x, y)に対してマスク(12)を位置決めす る方法であって、マスク(12)として、それぞれ2本 の互いに交差する直線状パターンを有する第1及び第2 の位置決め用マーク (28, 27) が形成されたマスク (12) をマスクステージ(10, 11) 上に戟倒する 第1工程を有する。

6

【0018】更に、本発明は、撮像手段(20)の観察 領域(20 Ref)をマスク(12)上の第1の位置決め 用マーク(28)上でそれら2本の点線状パターンにそ れぞれ交差する方向に移動させて、得られた画像データ を処理することにより、それら2本の直線状パターンの 交点(28a)のマスクステージ側の座標系(x, y) での座標を求める第2T程と、操像手段(19)の観察 領域をマスク(12)上の第2の位置決め用マーク(2 7) 上でそれら2本の直線状パターンにそれぞれ交差す る方向に相対的に移動させて、得られた画像データを処 理することにより、それら2本の直線状パターンの交点 のマスクステージ側の座標系(x、y)での座標を求め る第3工程と、第1の位置決め用マーク(28)の2本 の直線状パターンの交点 (28a) の座標及び第2の位 **貴次め用マーク(27)の2本の直線状パターンの交点** (27a)の座標に基づいてマスクステージ(10,1 1) 側の座標系に対してマスク(12) の位置合わせを 行う第4工程とを有するものである。

【0019】また、本発明による第2のアライメント方 法は、照明光で所定形状の照明領域 (32) を照明し、 所定形状の照明領域 (32) に対して相対的にマスクス テージ(10, 11)を介して転写用のパターンが形成 されたマスク(12)を走査し、マスク(12)の走査 と同期して所定形状の照明領域(12)に対して相対的 に基板(5)を走査することにより、マスク(12)上 のパターンを順次基板(5)上に露光するための前処理 として、マスクステージ(10, 11)側の座標系 (x, y)に対してマスク(1 2)を位置決めする方法 であって、マスク (12) として位置決め用マーク (2 8) が形成されたマスク(12) をマスクステージ(1 0, 11) に載置する第1工程(図8(a))と、位置 決め用マーク(28)の座標を求めることにより、マス ク)のアライメントを高速且つ高層度に行えるアライメ 50 クステージ(10, 11)側の座標系(x, y)に対す

7 るマスク (12) の回転角φιを求める第2工程(図8 (h)) とを有する。

. . .

【0020】そして、この第2工程で求められた回転角 a. が所定の許容値を超えた場合に更に、マスク(1 2) をマスクステージ (10, 11) から取り出す第3 工程 (内x (b)) と、マスクステージ (10, 11) φ: だけい後くる第4工程(図8(c)) と、マスクス テージ (10, 11) ピーフケッ をその第21程で求められた回転角の方向に所定回転角 💮 からマスクステージ(10、11)をその第4工程での 🐠 回転方向とど方向に目転させる第5工程(図8 (c)) とを実行するものである。

☆☆~【Q Q 2 1】 例、この第2のアライメント方法では、マ スク (12) をマスクステージ (10, 11) から取り 出じた棒に、第1工程でマスクステージ(10,11) |表回忆させているが、マスクステージ(1-0、1-1)を |回転させた後にマスケ (12) をマスクステージ (1 00 1 1) から取り出す動作でも同様にアライメントを 行うことができる。これが本発明の第3のアライメント 方法である。まし、このようにマスクステージ(1.0。 (1-1) を回転させた後にマスク (1-2) をマスクステー ジ(10、11) から取り出す場合には、第3工程及び 第5 (ねてのマノアノナーン (10, 11) の回転方向 がそれぞれ第2のアッイエント方法における第4工程及 び第5(存ていかもり有しきになる。更に、第5 世紀に おいても、あるのグ・イメント方法ではマスクステージ (1:0,:1:1) 4 回転させた後に、マスク (1:2) をマ スクステー。(10、11) に截留することになる。 [0022]

【作用】動からも発明の第1のアライメント方法におい で、マスケ (12) をマスケスチージ (10, 11) に 対して何さば毎年基準で載賞すると、提像手段(20。 19) の臓な組織が第1度が第2の位置決め用マーク (28, 27) のそれぞれの交点の直接に設置される。 その後、マスケステージ (10、11) を駆動して第1 及び第2の位置後的用で・グ(28、27)の直線状パ ターンに交易する方向にマスクをステッピング的に走査 すると、四4に小すように、損傷手段(20、19)の 観察領域を、それぞれ第1及び第2の位置決め州マーク (28, 27) の資源状パターンが横切るため、その観 40 察領域内の画像データを処理することにより、第1及び 第2の位置決め用マーク(28、27)のそれぞれの直 線状パターンの交点の座標が検出される。これら交点の 座標よりマスク (1.2) 内に描画されたパターンとマス クステージ (10、11) 側の座標系 (x, y) との位 慣関係を求め、その位置関係に基づいてマスク(12) のアライメントを行う。

【0023】また、第2のアライメント方法によれば、 位置決め用マーク(2.8) の座標から求めたマスクステ --ジ (10, 11) 側の座標系 (x, y) に対するマス 50 紙面に垂直な方向) に駆動自在なレチクルY駆動ステー

ク (12) の回転角φ、が所定の許容値を超えた場合に は、一旦マスク(12)をマスクステージ(10.1 1) から取り外す。そして、例えばマスクステージ(1 0、11)をその回転角φ の方向に、回転限度角等の 回転角φ: だけ回転した後、再びそのマスクステージ (10, 11) 上にマスク (12) を載置する。そし て、マスクステージ(10、11)を逆方向に回転角φ : だけ回転した後、再びマスク(12)のマスクステー ジ(10、11)に対する回転角を計測する。

【0024】その回転角がまだ許容値を超えている場合 には、マスク(12)を取り外してマスクステージ(1 0、11)を回転する動作を繰り返し、その回転角が許 容値内である場合には、マスクステージ(10,11) を介してマスク(12)の描画領域の方向をマスクステ ージ側の座標系(x, y)に合わせる。これにより、ス リットスキャン欧光方式でマスクステージ(10,1 1) の走会方向と直交する方向の移動量や回転角を大き くすることができない場合でも、マスク(12)のアラ イメントを高精度に行うことができる。なお、マスク (12) をマスクステージ(10, 11) から取り外し た後に、マスクステージ(10, 11) 倒を回転する代 わりにマスク(12)を保持するマスクローダ側を回転 させても同様である。

【0025】また、第3のアライメント方法によれば、 先ず第3 ご程でマスク (12) をマスクステージ (1 0、11) に載置した状態でマスクステージ(10,1 1)を逆方向に回転した後、マスク(12)を取り出 す。これによりマスク(12)の回転角はほぼ許容回転 角になる。その後、マスクステージ(10、11)の回 転角をほぼ元の回転角に戻した後、マスク(12)がマ スクステージ(10,11)上に載置される。

[0026]

【実施例】以下、本発明によるアライメント方法の一実 施例につき図面を参照して説明する。本実施例は、スリ ットスキャン露光方式の投影露光装置でレチクルをレチ クルステージ上に位置決めする場合に、本発明を適用し たものである。図1は本実施例の投影露光装置を示し、 この図1において、図示省略された照明光学系からの露 光光ELによる矩形の照明領域(以下、「スリット状の 照明領域」という)によりレチクル12上のパターンが 照明され、そのパターンの像が投影光学系8を介してウ エハ5上に投影露光される。この際に、露光光ELのス リット状の照明領域に対して、レチクル12が図1の紙 面に対して前方向(又は後方向)に一定速度Vで走査さ れるのに同期して、ウエハ5は図1の紙面に対して後方 向(又は前方向)に一定速度V/eta(1/etaは投影光学 系8の縮小倍率)で走査される。

【0027】レチクル12及びウエハ5の駆動系につい て説明するに、レチクル支持台9上にY軸方向(図1の

ジ10が載置され、このレチクル Y駆動ステージ10上 にレチクル微小駆動ステージー」が載置され、レチクル 微小駆動ステージ11上にレチクル12が真空チャック 等により保持されている。レチクル像小駆動ステージ 1 1は、投影光学系8の光軸に垂直な面内で図1の紙面に 平行な×方向、Y方向及び回転方向(θ方向)にそれぞ れ微小量だけ且つ高精度にレチクル12の位置制御を行 う。レチクル微小駆動ステージ11上には移動鏡21が 配置され、レチクル支持台9上に配置された干渉計14 によって、常時レチクル微小駆動ステージ1 1のX方 向、Y方向及び θ 方向の位置がモニターされている。干歩計14により得られた位置情報S1が主制御系22A に供給されている。

【0028】一方、ウエハ支持台1上には、Y軸方向に 駆動自在なウエハY軸駆動ステージ2が載置され、その 上にX軸方向に駆動自在なウエハX軸駆動ステージ3が 載置され、その上に 2θ 軸駆動ステージ4が設けられ、 この 2θ 軸駆動ステージ4上にウエハ5が真空吸着によ って保持されている。20軸駆動ステージ4上にも移動 鏡7が固定され、外部に配置された干渉計13により、 2θ軸駆動ステージ4のX方向、Y方向及びθ方向の位 置がモニターされ、干渉計13により得られた位置情報 も主制御系22Aに供給されている。主制御系22A は、ウエハ駅動装置22B等を介してウエハY軸駅動ス テージ2~20軸駆動ステージ4の位置決め動作を制御 すると共に、装置全体の動作を制御する。

【0029】また、ウエハ側の下捗計13によって計測 される座標により規定されるウエハ座標系と、レチクル 側の干渉計14によって計測される座標により規定され るレチクル座標系の対応をとるために、2 θ 軸駆動ステ ージ1上のウエハ5の近傍に基準マーク板6が固定され ている。この基準マーク板6上にはアライメント州の各 種基準マークが形成されている。これらの基準マークの 中には $Z\theta$ 軸駆動ステージ4例に導かれた照明光により 裏側から照明されている基準マーク、即ち発光性の基準 マークがある。

【0030】本例のレチクル12の上方には、基準マー ク板6上の基準マークとレチクル12上のマークとを同 時に観察するためのレチクルアライメント顕微鏡19及 び20が装備されている。この場合、レチクル12から の検出光をそれぞれレチクルアライメント顕微鏡19及 び20に導くための偏向ミラー15及び16が移動自在 に配置され、露光シーケンスが開始されると、主制御系 22Aからの指令のもとで、ミラー駆動装置17及び1 8によりそれぞれ偏向ミラー15及び16は待避され る。更に、投影光学系8のY方向の側面部に、ウエハ5 上のアライメントマーク (ウエハマーク) を観察するた めのオフ・アクシスのアライメント装置34が配置され ている。

ハ5 及びレチクル12をロードしてからアライメントを 終了するまでのシーケンスにつき説明する。先ずレチク ルローダー (後述) 上にて外形基準でレチクル12のプ リアライメントを行う。図2は、図1のレチクル微小駅 動ステージ11上にレチクル12を搬送する為のレチク ルローダ系を示し、この図2のレチクルローダーは、2 餌のレチクルアーム23A及び23Bと、これらレチク ルアーム23A, 23Bに連結されたアーム回転軸25 と、このアーム回転軸25を回転させる回転機構26と より構成されている。レチクルアーム23A及び23B のレチクル載置面にはそれぞれ真空吸着用の溝21A及。 び24日が形成されており、レチクルアーム23A及び、 23日はアーム回転軸25を介してそれぞれ独立に回転 できるように支持されている。

10

【0032】レチクル12のロード時には、位置A3で 他のレチクル搬送機構(不対示)よりレチクル12がレ チクルアーム23A上に受け渡される。この際に他方の レチクルアーム23Bは、例えば前工程で使用されたレ チクルの搬出に使用されている。次に位置A3の近傍に 設置されたレチクル外形プリアライメント機構 (不図 示)によって、レチクルアーム23A上でレチクル12 が外形基準で一定の特度にアライメントされた後、レチ クル12はレチクルアーム23A上に真空吸着される。 次に、回転機構26がアーム回転軸25を介してレチク ルアーム23Aを回転させて、Y方向(図1のレチグル) 微小駆動ステージ11の方向)の位置B3までレチクル 12を搬送する。

【0033】このとき、真空吸着用の溝24Aは、レチ クル 微小駆動ステージ 1 1 上の吸着位置と直交した方向 で、11つレチクル12のパターン領域外の位置にあるの で、レチクル微小駆動ステージ11が走査方向であるy 方向の前部に移動した状態で、レチクルアーム23Aは レチクル微小駆動ステージ11上にレチクル12を自由 に出し入れできるようになっている。レチクル微小駆動 ステージ11 (図1参照) 上にレチクル12が達する と、アーム回転軸25は-2方向に下がり、レチクル微 小駆動ステージ11上の真空吸着面にレチクル12が載 置され、レチクル12の受け渡し完了後にレチクルアー ム23Aが退避する。その後、レチクル微小駆動ステー ジ11が位置C3の方向にレチクル12を搬送して行 く。この際に、レチクルアーム23Aと23Bとは独立 に駆動され、例えばそれぞれがレチクルロードとレチク ルアンロードとを同時に行うことで、レチクル交換速度 が向上している。

【0034】次にレチクル12のアライメントを行う が、そのための機構及び動作につき説明する。図3 (a) はレチクル12上のアライメントマーク (レチク ルマーク)の配置を示し、図3 (b) はレチクル上で投 影光学系の有効露光フィールドと共役な領域33R内で 【0031】次に、本例の投影鄭光装置において、ウエ 50 の、スリット状の照明領域明32等を示す。走査方向を

y 方向として、y 方向に垂直な方向を x 方向とする。図3 (a) において、レチクル12 上の中央部の被転写パターンが形成された領域の周囲には遮光部31が形成され、この遮光部31の外側に形成されているレチクルマークは、ラフサーチ用アライメントマーク29 A ~ 29 D 及び30 A ~ 30 D とに分けられる。右辺側のラフサーチ用アライメントマーク27は、走査方向である y 方向に沿って長い直線状パターンと、この直線状パターンの両端部に形成された十字パターンとより形成されている。左辺側のラフサーチ用アライメントマーク28は、右辺側のラフサーチ用アライメントマーク28は、右辺側のラフサーチ用アライメントマーク27と対称的に構成され、y 方向の両端に交点28 a 及び28 b が形成されている。

【0035】また、右辺側の遮光部31とラフサーチ用アライメントマーク27の一方の十ずパターンとの間に、y方向に近接してファインアライメントマーク29 A、29Bが形成され、右辺側の遮光部31とラフサーチ用アライメントマーク27の他方の十ずパターンとの間に、y方向に近接してファインアライメントマーク29C、29Dが形成されている。これらファインアライメントマーク29A~29Dと対称的に左辺側にファインアライメントマーク30A~30Dが形成されており、これらファインアライメントマーク29A~29D及び30A~30Dは、それぞれ図3(c)に示すように、3本の直線状パターンをy方向に所定間隔で2組配列すると共に、3本の直線状パターンをy方向に所定間隔で2組配列したものである。

. ::

【0036】そして、レチクル12がレチクル微小駆動 ステージ11上に載置された後に、図3(a)の左辺側 のラフサーチ州アライメントマーク28を凶1のレチク ルアライメント顕微鏡(以下、「RA顕微鏡』という) 20で検出する。 図3(b)は、この場合のRA顕微鏡 19 及び20 のレチクル12 Lでの観察領域19 R 及び 20尺を示し、レチクル12のおおまかなサーチ(ラフ サーチ)を行う際には、ラフサーチ用アライメントマー ク27及び28は、それぞれ観察領域19R及び20R よりも外側であり、且つ有効露光フィールドと共役な領 城33Rよりも外側にある。これは、ラフサーチの為に ラフサーチ用アライメントマーク27、28は大きくし ておく必要があるが、それに合わせて投影光学系の露光 フィールドを大きくすると、コストアップになる為であ る。そこで本例でラフサーチを行う際の手順につき凶4 を参照して説明する。

【0037】 図4 (a) は、ラソサーチ用アライメントマーク28の一方の十字パターンの近傍の拡大図、図4 (b) は図4 (a) を縮小した図であり、この図4 (a) 及び(b) において、RA顕微鏡20の正方形の有効視野20R・のx方向及びy方向の幅をWとして、

12

【0038】そのためには、正の実数aの整数部をINT(a)で表すものとして、その幅ARの正力形の領域を幅Wの有効視野20Rいで走食する最低の回数であるサーチ画面数は、{INT(AR/W)+1}となる。このサーチ両面数を予め求めておく。そして、図4(b)に示す有効視野B5をほぼ中心としたその幅ARの正力形の領域に、x軸及びy軸に対して45°の方向に端部が少しずつ重なるように、それぞれ幅Wの{INT(AR/W)+1}個の有効視野A5、B5、C5、・・・・を設定し、図1のレチクル微小駆動ステージ11をオープン・ループ制御でステッピング方式で駆動して、各有効視野を順次図5(a)の有効視野20Rい内に設定しながら、各有効視野内の画像をサンプリングする。【0039】図4(b)に示すように、少なくとも幅A

R×△Rのサーチ範囲中にサーチ対象のアライメントマーク28の交点28aは存在し、サーチ範囲に対して十分にアライメントマーク28が大きい。従って、このアライメントマーク28に対して斜め方向に有効視野をステップ送りすれば、最小の画面数で、アライメントマーク28の交点28aの座標を検出できることが分かる。そのときの画像処理は、撮像された画面内の全ラインの走査線を加算して得られる画像信号に対する一次元画像処理でよい。

【0040】図5は、そのように全ラインの走資線を加算して得られた極々の画像信号を示し、図5(a)及び(d)は図4(b)の有効視野A5で得られるx方向及びy方向に沿う画像信号、図5(b)及び(e)は図4(b)の有効視野B5で得られるx方向及びy方向に沿う画像信号、図5(c)及び(f)は図4(b)の有効視野C5で得られるx方向及びy方向に沿う画像信号である。図5(b)の画像信号から交点28aのx座標が求められ、図5(f)の画像信号から交点28aのy座標が求められる。同様に、RA顕微鏡20により、図3(a)に示すラフサーチ用アライメントマーク28の他50方の十字パターンの交点28bのx座標及びy座標が検

13

出される。

【0041】この様にしてアライメントマーク28の両 端の十字パターンの交点28a、28bの2次元座標を 検出した後に、今度はRA顕微鏡19の観察領域にラフ サーチ用アライメントで一ク27を移動して、同様にそ のアッイメントマーク27の両端の十字パターンの交点 27a. 27bの2次元座標を検出する。但し、この場 合、図1の基準マーク板6のパターンの無い部分を投影 光学系8の選先フィールド内に移動して、そのパターン の無い高いを収配から照明しておく。このように基準マー10 ーク板も1.6軒出される照明光により、それらラブサー チ用アジェメントマーク27及び28を裏面側から照明 する。

【0042】以上のシーケンスで、図3(b)のRA顕 微鏡19及び20の観空領域19R及び20Rに対する ランサーチ州マッチ4ントマーク27枚び28の位置関 係、及びレチャル希腊系に対するアライメントマーク2 7. 2.8 いおおまかな位置関係を求めることができる。 また、RA海母舞の調学課項19尺及び20尺とウエハ 座標系との人まかない心付けは、図1の基準マーク板6 20 上の基準マークをRA輪を終19及び20で計測するこ とにより行うことができる。これにより、ファインアラ イメントマーク293~295及び30A~30Dと、 基準マーク集ら上に基準マーク (後述) とが重ならない 程度の、大生がなアッイメント(ラフアライメント)が 終了する。

【0043】作し、4何では、枚膨光学系8のレンズ径 を小さくするために、1 チャル12 比のアライメントマ ークをラフサーナ用アッイメントマークとファインアラ イメントマークとに分けているが、投影光学系8のレン。 ズ任を入き(しても良い場合は、それらラフサーチ用ア ライメントマークとファインアライメントマークとを共 通マークにすることができる。この場合でも、図4に示 したように、斜め方句にステップ送りしてアライメント マークをサーチする手法は歳川でき、RA顕微鏡19及 び20でアライメントマーグのサーチを同時に行うこと もできる.

【0044】次に、ファインアライメントのシーケンス について説明するが、その前にウエバステージ及びレチ クルステージの詳細な構成につき説明する。図6 (a) はウエハステージの平面図であり、この図6(a)にお いて、2.6軸駆動ステージ1の上にウエハ5及び基準マ ーク板6が配置されている。また、2.0 帕駅動ステージ 4上には、X軸用移動類7×及びY軸用移動鏡7×が固 定され、ウエハ5上で図3(b)のスリット状の照明額 - 城32に対応するスリット状の照明領域32Wが露光光 で照明され、観察領域19W及び20Wがそれぞれ図3 (b) の観察領域19R及び20Rと其役である。

【0045】移動鏡7×には、×軸に平行で且つそれぞ

を通る光路に沿って間隔ILでレーザービームLWX及 びLWsiが照射され、移動鏡7平には、Y軸に平行な光 路に沿って間隔1レで2本のレーザーピームレWY1及 びLWY2が照射されている。露光時には、 $Z\theta$ 軸駆動 ステージ4のX座標として、レーザーピームLWXを用 いる干渉計で計測された座標値が使用され、Y座標とし てレーザーピームLWY1及びLWY2をそれぞれ用い る干渉計で計測された座標値Y: 及びY2 の平均値(Y : + Y:) / 2が用いられる。また、例えば座標値Y: と Y: との差分から $Z: \theta$ 軸駆動ステージ4: 0回転方向(θ 方向)の回転量が計測される。それらの座標に基づい て、2θ軸駆動ステージ4のXY平面の位置及び回転角 が制御される。

14

【0046】特に、走夜方向であるY方向は2個の干渉 計の計測結果の平均値を用いて、走査時の傾き等による 精度劣化を防いでいる。また、オフ・アクシスのアライ メント装置34を使用する場合のX軸方向の位置は、所 間アッペ誤差が生じない様に、レーザーピームLW-rを 使用する専用干渉計の計測値に基づいて制御する構成で ある。

【0047】図6(b)は、レチクルステージの平面図 であり、この図6(b)において、レチクルY駆動ステ ージ10上にレチクル微小駆動ステージ11が載置さ れ、その上にレチクル12が保持されている。また、レ チクル微小駆動ステージ11にはx軸用の移動鏡21x 及びy軸川の2個の移動鏡21y1,21y2が固定さ れ、移動鏡21xにはx軸に平行に2本のレーザービー ムレRxが照射され、移動鏡21y1, 21y2にはそ れぞれy軸に平行にレーザービームレRy1、LRy2 が照射されている。

【0048】ウエハステージと同様に、レチクル微小駆 動ステージ11のy方向の座標は、レーザーピームLR y 1 及びL R y 2 を使用する2個の干渉計で計測された 座標値y: 及びy: の平均値(y:+y2)/2が用いら れる。また、x方向の座標は、レーザービームLRxを 使用する干渉計で計測された座標値が使用される。ま た、例えば座標値y」とy:との差分からレチクル微小 駆動ステージ11の回転方向(0方向)の回転量が計測 される.

【0049】この場合、走査方向であるy方向の移動鏡 21y1、21y2としてはコーナキューブ型の反射要 素が使用されており、移動銃21y1, 21y2で反射 されたレーザービームLRy1、LRy2はそれぞれ反 射ミラー39,38で反射されて戻されている。即ち、 そのレチクル用のy帕用の干渉計はダブルパス干渉計で あり、これによって、レチクル微小駆動ステージ11の 回転によるレーザービームの位置ずれが生じない構成に なっている。また、ウエハステージ上と同様に、レチク ル12上にスリット状の照明領域32及びRA顕微鏡1 れ投影光学系の光軸及びアライメント装置34の基準点 50 9、20の観察領域19R、20Rが配置されている。

15

そして、観察領域19R及び20Rだけから、レチクル12と図6(a)の20軸駆動ステージ4を観察できる様になっている。この様にレチクル12と20軸駆動ステージ4との関係を計測して爾光時のアライメント特度及びレチクル12とウエハ5との回転特度を向上させることができる。

【0050】また、図6(a)に示すように、20軸駅 動ステージ1上の基準マーク板6には、図3(a)に示すレチクル12のファインアライメントマーク29A~29D及び30A~30Dに対応する基準マークが形成 10 されている。そして、基準マーク板6上の基準マークと対応するレチクル12のファインアライメントマークとをRA顕微鏡19、20で観察することにより両マークの位置ずれ量が求められ、この位置ずれ量に基づいてレチクル12の高精度なアライメント(ファインアライメント)が行われる。

【0051】次に、本例のレチクル12をレチクル微小 駆動ステージ11上に載置した場合の回転角の許容値に つき検討する。そのため、図6(b)に示すようにレチ クル12が載置されるレチクル微小駆動ステージ11の 20 x方向の座標を計測するための干渉計の構成の一部につ き図7を参照して説明する。図7(a)に示すように、 x 軸用の干渉計(図示省略)から偏光ピームスプリッタ 一70に対してP偏光のレーザービームLRxが照射さ れる。このレーザーピームLRxは、偏光ピームスプリ ッター70の接合面70aを透過した後、1/4波艮板 71を通過して円偏光の状態でx軸用の移動銃21xに 人射する。そして、移動鏡21xで反射されたレーザー ピーム1.8xは、1/4波長板71を経てS偏光の状態 で偏光ピームスプリッター70の接合面70aで反射さ れて、コーナーキュープ72に向かう。このコーナーキ ュープ72で反射されたレーザービームLRxは、偏光 ピームスプリッター70の接合面70aで反射され、1 /4波長板71を経て円偏光の状態で移動鏡21xに入 射する。

【0052】その後、移動鏡21×で反射されたレーザービームLR×は、1/4波長板71を経てP偏光の状態で偏光ピームスプリッター70の接合面70aに入射し、接合面70aを透過したレーザーピームLR×が不図示の×軸用の干渉計のレシーパに戻される。即ち、移動鏡21×が×方向にΔ×だけ変位すると、レーザーピームLR×の光路長は1・Δ×だけ変化するため、このレチクル側の×軸用の干渉計も、ダブルパス干渉計として動作する。この場合、その干渉計から射出されるレーザービームLR×とその干渉計に戻されるレーザーピームLR×とその干渉計に戻されるレーザーピームLR×とその干渉計に戻されるレーザービームLR×とのy方向の間隔をLa、移動鏡21×からコーナーキューブ72の頂点までの×方向の間隔をLbとすると、移動鏡21×で反射されてから偏光ビームスプリッター70の接合面70aを誘過するまでにレーザービー50

16

ムLRxが通過する距離Lr は、次式のようになる。 Lr = La + Lb (1)

【0053】この際、図7(b)に示すように、人射するレーザービームLRxに垂直な面に対して、移動鏡2 1xの反射面が図7(b)に垂直な軸を中心として角度 θ で大きく回転すると、干渉計に戻されるレーザービームLRxのy方向の位置は、角度 θ が0の場合に対して間隔 ΔL だけ横ずれする。その間隔 ΔL は、上記の距離 L_T を用いて次のように表すことができる。

 $\Delta 1. = 4 \cdot 1. \cdot \theta \quad (2)$

【0054】従って、移動鏡21xの回転角θが許容値 θ: を超えると、干渉計のレシーパに入射するレーザー ビームLRxの横ずれ量ALが所定の許容量を超えて、 レファレンスピームと測長用のレーザーピームLRxと が十分に重ならなくなり、干渉計の測長エラーとなって しまう。この場合、干渉計エラーとならない回転角の許 容値 0: を予め求めておき、レチクル12のラフアライ メント時にレチクル12の回転誤差がその許容値 θ 。 を 超えないようにする必要がある。また、移動鏡21xが 回転する場合とは、レチクル12のパターンの描画領域 が、レチクル側の干渉計の計測値で規定されるレチクル 座標系に対して回転している際に、レチクル微小駆動ス テージ11をその回転角を相殺する方向に回転すること により生じる。従って、移動鏡21xの回転角θを許容 値 θ : 以下に収めるためには、レチクル12のラフアラ イメント時に、レチクルR12のパターンの描画領域の レチクル座標系に対する回転角をその許容値 0.以下に 収める必要がある。

【0055】本例では、レチクル12をレチクル微小駅 動ステージ11上に載慢する際に、レチクル12のパタ ーンの描画領域の回転角をその許容値 θ: 以下に収める ようにしているが、以下でその手法につき図8を参照し て説明する。先ず、図8(a)に示すようにレチクルの ローディングの初期状態では、レチクルアーム23A上 にレチクル12が外形基準で位置決めされて真空吸着さ れている。説明の便宜上、レチクル12の外形に対して パターンの描画領域PAを大きく傾けてある。この場 合、図6(b)のレーザービームLRxに平行な方向に x軸を、レーザーピームLRy1及びLRy2に平行な 方向にy軸を取り、これらx軸及びy軸によりレチクル 座標系を形成する。そして、その描画領域PAの傾き を、一方のラフサーチ用アライメントマーク27の両端 の2つの交点27a及び27bを通る直線(又は他方の ラフサーチ用アライメントマーク28の両端の2つの交 点28 a 及び28 b を通る直線) とレチクル座標系の y 軸との交差角で表す。また、この初期状態において、x 帕及びy軸に対してそれぞれ平行にレチクル微小駆動ス テージ11上に xxx 軸及び yxx 軸を取る。

と、移動鏡21xで反射されてから偏光ビームスプリッ 【0056】その後、図8(b)に示すように、レチクター70の接合面70aを透過するまでにレーザービー 50 ルアーム23Aによりレチクル微小駆動ステージ11上

にレチクル12を搭載した後、位置B3にレチクルアー ム23Λを待避させる。この状態で、上述のラフアライ メントをアライメントマーク27及び28に対して実行 し、レチクル12の描画領域PAのレチクル座標系のy 軸に対する回転角(回転誤差) φι を計測する。その回 転角 6: は、何えばアライメントマーク27の両側の交 点27a及び27bを結ぶ直線とy軸とがなす角度とし て求められる。説明の便宜上、描画領域PAは、y軸に 対して時計方向に回転しているものとする。

[0057] そして、回転角 ϕ : が許容値 θ : を超えて いる場合には、図8 (c) に示すように、レチクルアー ム23Aを用いてレチクル微小駆動ステージ11からレ チクル12を一度取り外す。次に、その回転角Φ: の方 頃に、機構上の回転角の限界角 6。だけレチクル微小駆 動ステージ11を回転する。即ち、レチクル微小駆動ス テージ11 上のyes 軸はy軸に対して時計方向に限界角 ø, だけ回転する。その後、図8(d)に示すように、 レチクルアーム23Aを用いて再びレチクル微小駆動ス テージ11上にレチクル12を搭載する。そこで、レチ クル微小駆動ステージ11を、y軸に対して反時計方向 20 に限界角も、だけ回転して、元の位債に戻す。これによ り、図8(c)に示すように、レチクル12の描画領域 PAのレチクル座標系のy軸に対する角度は、許容値 0 ・より小さくなる。

【0058】なお、図8(e)の状態でもレチクル12 の協画領域PAのレチクル座標系のy軸に対する角度が 許将債0」を超えている場合には、再び図8(c)~ (e) の動作を繰り返せばよい。レチクル微小駆動ステ ージ11を1回転させる動作により、許容値 $oldsymbol{ heta}$ 。 の2倍 の回転誤差をもつレチクルまでその回転誤差を許容値 θ : 以内にすることができる。更に、レチクル微小駆動ス テージ11を回転させて元に戻す動作をn回(nは2以 上の核数)繰り返すことにより、レチクル12の初期状 盤の回転誤差が如何に大きくとも、最終的にレチクル1 2の描画領域ΡΑの回転誤差を許容値θ: 以内に収める ことができる。その後、上述のファインアライメントを 行うことにより、レチクル12のアライメントが完了す

【0059】なお、レチクル12の描画領域PAの回転 角o, が、θ、 <o、 ≤o。 を満足する場合には、レチ 40 クル敌小駆動ステージ11を機構上の限界角 Φ2 だけ回 転する代わりに、その描画領域PAの回転角φ: 分だけ 回転するようにしても良い。上述のように本例において は、レチクル12を斜め方向にステッピングさせて、画 像処理系を用いてレチクルマークの位置検出を行うの で、スリットスキャン露光方式の投影露光装置のレチク ルのラフアライメント時の計測が可能となる。更に、本 例ではファインアライメント用の画像処理系をラフアラ イメント用にも兼用して、図9のような同期検波方式の アライメント系に必要なサーボ制御系を取り外したの 50 ト方法によれば、スリットスキャン歐光方式のマスクス

18

で、構成が単純化され、製造コストを低減できる。ま た、レチクル12の描画領域の回転角が許容値外だった 場合に、レチクル12をレチクル勧小駆動ステージ11 から取り外し、レチクル微小駅動ステージ11を回転さ せてから再びレチクル12を搭載するシーケンスを収り 人れたことにより、レチクルアライメントができないと いう不都合が解消されている。

【0060】なお、上述実施例では、図8(b)及び (c) に示すように、レチクル12をレチクル微小駆動 ステージ11から取り出した後に、レチクル微小駆動ス テージ11を回転角も、だけ回転しているが、予めレチ クル被小駆動ステージ11を~φ: だけ回転した後に、 レチクル12を取り出すようにしても良い。この場合に は、図8 (d) 及び (c) に対応する動作として、レチ クル被小駆動ステージ11を回転角φ: だけ回転させて 元の状態にした後、このレチクル微小駆動ステージ11 上にレチクル12を再び載置する。この方法でも、レチ クル12の描画領域の回転角を許容領内に収めることが できる。

【0061】また、上述火施例では、図8に示すよう に、レチクル12のパターンの描画領域PAのレチクル 座標系に対する回転角が許容値を超えた場合に、レチク ル微小駆動ステージ11個を回転させているが、レチク ル12を取り外したレチクルアーム23A側で、そのレ チクル12をその回転角と逆方向に回転させても良い。 そのためには、レチクル12をレチクルアーム23A上 で回転させるための回転機構を別途設けてもよい。

【0062】また、外形基準に対する同じ傾向のレチク ル描画訳差を持つレチクルに対して、予めそのレチクル 描画誤差に起因する回転誤差を記憶しておき、その回転 誤差で定まる軸の方向にレチクル競小駆動ステージ11 を駆動するようにしても良い。これにより、レチクルの レチクル微小駆動ステージ11上への載せ直しを行う必 要がなくなる。更に、回転誤差に起因してスリットスキ ャン戯光時に非スキャン方向に少しずつ移動鏡21xを ずらしていくことによる迫従誤差を減少することができ

【0063】このように、本発明は上述実施例に限定さ れず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の構成を取 り得る。

[0064]

【発明の効果】本発明の第1のアライメント方法によれ ば、撮像手段の観察領域に対してマスクステージを駆動 してマスクを斜めに走査することにより、オープン・ル ープ制御でマスク上の位置決め用マークの2本の直線状 パターンの交点の座標を計測することができる。従っ て、マスクのアライメントを高速且つ高精度に行える利 点がある。

【0065】また、本発明の第2乂は第3のアライメン

19

テージを用いる際に問題となるマスクの回転誤差に対し て、マスクのマスクステージ上への載せ直しを行うこと によって、マスクのアライメントを高速且つ高精度に行 うことができる。また、レチクルステージのアライメン ト時のストロークを大きくする必要がなくなり、測長手 段に対して補正機構を設ける必要もなくなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の投影露光装置を示す構成図 である。

【凶2】レチクルローダー系を示す斜視凶である。

【図3】 (a) はレチクル Lのアライメントマークの配 置図、(b)は投影光学系の有効視野と共役な領域での アライメントマーク等を示す配置図、(c) はファイン アライメントマーク29A~30Dを示す拡大凶であ

【以4】 (a) はレチクルの大まかなアライメントを行 う場合の説明図、(b) は図4(a)を縮小した図であ

【図5】レチクルの大まかなアライメントを行うときに 機像素子から得られる種々の操像信号を示す波形図であ 20 21 レチクル側の移動鏡

【図 6】 (a) はウエハ側のステージの平面図、(b) はレチクル側のステージの平向因である。

【図7】 (a) はレチクルステージ側のx軸用の干渉計

と移動鏡21xとの間のレーザービームの状態を示す光 路図、(h) は図7 (a) の状態から移動鍵21xが同 転した場合を示す光路図である。

【図8】レチクル12のパターンの描画領域PAがレチ クル座標系に対して傾斜している場合に、レチクル微小 駆動ステージ11を回転してレチクル12を載せ直す動 作の説明に供する図である。

【図9】従来のステッパー用のアライメント系を構成図 である。

【符号の説明】 10

- 1 2.0 軸駆動ステージ
- 5 ウエハ
- 6 基準マーク板
- 7 ウエハ旬の移動鏡
- 投影光学系
- 11 レチクル微小駆動ステージ
- 12 レチクル

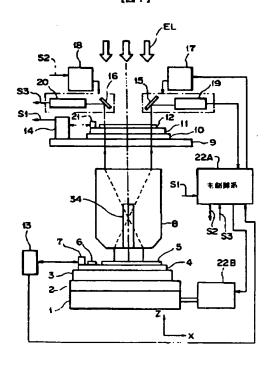
19、20 レチクルアライメント顕微鏡(RA顕微

23A, 23B レチクルアーム

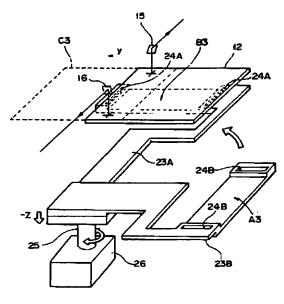
27. 28 ラフサーチ用アライメントマーク

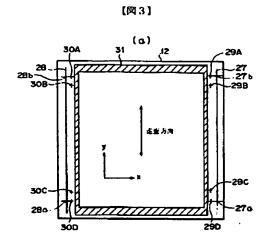
29A~29D, 30A~30D ファインアライメン トマーク

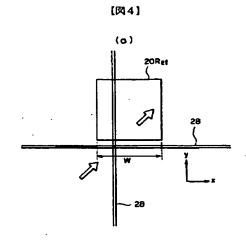
[図1]

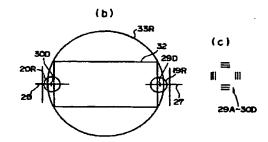


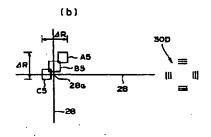
[図2]

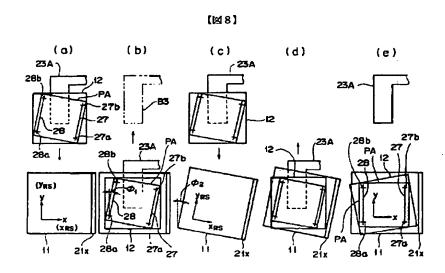


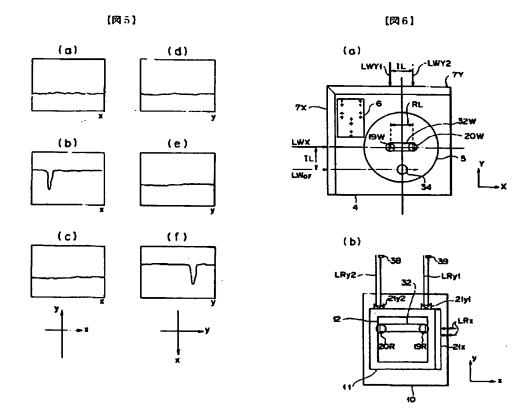


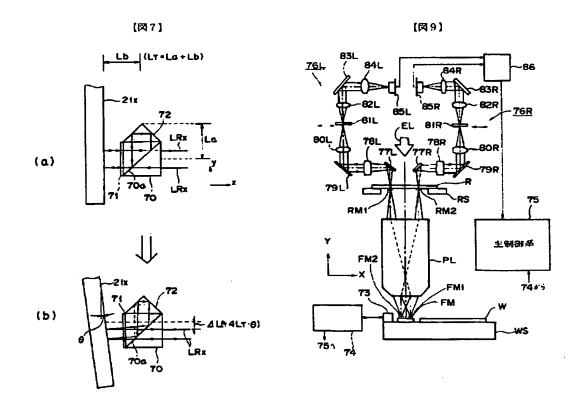












フロントページの続き

(51) Int. Cl. ³
G 1 1 B 5/31

識別記号 庁内整理番号 M 8947-5D

FI

技術表示箇所